

2025 年 5 月 22 日

株式会社鈴木

インターコネクション研究会 2025 年度公開研究会における
IMC めっき加工の量産化に向けた活動の発表について

当社は、有限会社ナプラが保有する IMC 技術を活用し、従来の電解めっきでは対応が困難であった高耐熱・高耐久・耐腐食性に優れためっき加工の量産化に向けた技術開発を進めております。

IMC めっき加工は、現在広く普及している希少金属を用いためっき加工の代替を目指すものであり、部品の機能を維持しつつコストメリットを提供可能な革新的技術です。

この度、本技術開発の取り組み状況について、エレクトロニクス実装学会 電子部品実装技術委員会が主催する公開研究会の場をお借りし、発表させていただき運びとなりました。

【インターコネクション研究会 2025 年度公開研究会について】

日 時：2025 年 6 月 23 日（月） 15：30 頃～

場 所：回路会館地下 1F 会議室

住 所：〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3 丁目 1 2 - 2

参照 URL：エレクトロニクス実装学会 <https://jiep.or.jp/>

【本件に対する問合せ先】

株式会社 鈴木

営業本部 中島 慶昭

TEL：026-251-2633

以上